

令和3年6月16日

令和3年度低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの
構築支援助成事業の公募について（再公募）

一般財団法人 日本木材総合情報センター

先般、（一財）日本木材総合情報センターでは、令和3年度林野庁補助事業「低層建築物（住宅等）における効率的なサプライチェーンの構築支援」の一環として、都道府県を単位とするサプライチェーンマネジメント推進フォーラムの事務局業務を行う実施団体等を公募いたしましたが、この度、4箇所を上限として再公募いたします。

つきましては、下記の「公募要領」、「企画提案書様式」に基づき、応募して下さるようご案内申し上げます。

公募期間

本日～令和3年7月9日（金）18時（書類必着）

[公募要領（PDF）](#)

[令和3年度新規箇所企画提案書様式（Word）](#)

（参考）

[助成金交付規程（PDF）](#)

お問い合わせ先

〒112-0004

東京都文京区後楽 1-7-12 林友ビル 4階

（一財）日本木材総合情報センター

国内情報部 永井、佐々木、大屋敷

TEL：03-3816-5595

FAX：03-3816-5062

E_mail：nagai@jawic.or.jp